(19)日本国特許庁 (JP)

四公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-277003 (P2000-277003A)

(43)公開日 平成12年10月6日(2000,10,6)

(51) Int.Cl.7		峻別配号	FΙ		テーマコート*(参考)		
HOlJ	9/02		H01J	9/02	В		
	1/304			1/30	F		

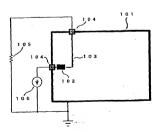
審査請求 未請求 請求項の数17 書面 (全 10 頁)

(21) 出願番号	特膜平11118462	(1.1)	000201814 双基電子工業株式会社
(22)出順日	平成11年3月23日(1999, 3, 23)		千葉県茂原市大芝629
(LL) ELINE E	+ MAIT + 0 / 120 (1000: 0: 20)	(72)発明者 計	
			愛知県豊橋市王ケ崎町上原 1 - 3
		(72)発明者 {	伊藤 茂生
		-	千葉県茂原市大芝629 双葉電子工業株式
		9	会社内
		(74)代理人]	100099726
		5	弁理士 大塚 秀一
		1	

(54) [発明の名称] 電子放出源の製造方法及び電子放出源

(57)【要約】

(課題) 製造が容易で電子放出物性に優れた電子放出 湖の製造方法及び電子放出級を提供すること、 「解決乗段」 キャンパ10 10 E圧力1P aのH e 穿囲 気にして、随落100Aのアーク電流を流して1秒間アーク放電させて、降極102を局所的に加速させると、 断極102 を開けが承散して、表面に多数 のカーボシナンチューブが形成されたカーボン粒子が生 じる。前記カーボン粒子を収集して、電子放出源のエミ ッタとして使用する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 電子を放出する電子放出材料をエミッタ として複数の電極間に配設して成る電子放出源の製造方

所定ガス圧10 Torrから10~6 Torrの雰囲気 中で、グラファイトまたは研定の触媒金属と含有するグ ラファイトかなる固体まな比較末材料をプラスマ中で 加熱させることにより、カーボンナノチューブ、ナノカ ブセルまたはフラーレンあるいはこれらの中のいずれか 可混合物をも位す分出材料を埋成し、耐運不放出材 料を、絶縁体、半導体または金属導体からなる基板上に 被着させて、エミッタとして使用することを特徴とする 電子放出場の単位方法。

【請求項2】 電子を放出する電子放出材料をエミッタ として複数の電極間に配設して成る電子放出源の製造方 法において.

所定ガス圧10 Torrから10⁻⁶ Torrの雰囲気 中で、グラファイトまたは研定の触媒金配を含有するグ ラファイトからなる固体または粉末材料をフラズマ中で 加熱させることにより、その表面にカーボンナノチュー ブ、ナノカブセルまたはフラーレンの中の少なくとも一 つが成長したカーボン粒子を含む電子数出材料を生成

し、前記電子放出材料を絶縁体、半導体または金属導体 からなる基板上に被着させて、エミックとして使用する ことを特徴とする電子放出源の製造方法。

【請求項3】 前記触媒金属は、グラファイト粉体材料 中への混合または、固体のグラファイトへの理設によ り、前記グラファイトに含有されていることを特徴とす な譲渡項1まかは2部数の電子放出源の製造方法。

【請求項4】 前記プラズマの発生方法として、真空ア 一ク放電法、真空熱プラズマ法、レーザーアブレーショ ン法を用いることを特徴とする請求項1乃至3のいずれ か一に記載の電子放出版の製造方法。

【請求項5】前記電子放出材料は、グラファイトまた は所定の触媒金属を含有するグラファイトからなる固体 または粉末材料を除極とし、それを取り囲む容器的壁が 勝極の段粉ま果たす、グラファイト険極点を使った除極 真空アークフラズマ法を用いて生成することを特徴とす る請求項 1 万宝3のいずれか一に記載の電子放出海の製 油方は

【請求項6】 前記除極真空アークアラズマ法として、電極に、直流電流を間欠的に印加する。またはバルス電流を印加することを特徴とする請求項5記載の電子放出 源の製造方法。

【請求項7】 前記プラズマ中での補助加熱法として、 抵抗加熱、ランブ加熱またはレーザー加熱を用いること を特徴とする請求項1乃至6のいずれかーに記載の電子 旅出級の製造方法。

【請求項8】 前記陰極真空アークプラズマ方式として、そのアークプラズマ領域の制御に磁界を用いること

を特徴とする請求項5乃至7のいずれかーに記載の電子 放出源の製造方法

【請求項9】 前記がスは、C_X H_Y O_Z N_W 系 (X、 Y、Z、W≥0)で表されるがスあるいは希ガスである ことを特徴とする請求項1乃至8のいずれか─に記載の 報子放出版の製造方法。

【請求項10】 前記触媒金属は、Ni、Y、Fe、Co、Pt、Rh,W、VまたはPd、あるいはこれらの中の複数の混合物であることを特徴とする請求項1乃至9のいずれかーに記載の配置方法:

【請求項11】 前記基板には、直流バイアスまたはR Fバイアスを印加することを特徴とする請求項1乃至1 Oのいずれか一に記載の電子放出源の製造方法。

【請求項12】 前記基板は、前記電子放出材料を生成 するための生成用材料の活像に配設され、生成した前記 電子放出材料を直接依着することによりエミッタを形成 することを特徴とする請求項1乃至11のいずれか―に 記載の電子放出源の製造方法。

【請求項13】 前記基板に、前記電子放出材料をペースト状または粉体状で被着させることにより前記エミッタを形成することを特徴とする請求項17万至11のいずカルーに記載の電子放出版の製造方法。

【請求項14】 前記基板は、第1の電板、終練簿、第 2の電陸およびリフトオフ層が維積されると共に、前記 料1の電陸が選出するように凹跡が形成されており、前 記述板に、前記電子放出材料を接着させた後、前記リフ トオフ層を除去することを特徴とする請求項1万至13 のいずれかーに勤慰の電子批准の影響方法。

【請求項15】 前記基板は、第1の電極、抵抗層、絶 線層、第2の電格およびリントオフ層が維積されると共 、前記抵抗の常計でもように回路が即返されてお り、前記基板に、前記墨予放比材料を維着させた後、前 別リフトオフ層を除去することを特徴とする請求項1万 至13のいずれか一に記載の電子放出源の製造方法。 【請求項16】 請求項1万至15のいずれか一に記載 の方法を用いて製合されて非社が選

【譲車項17】 絶縁性基板上に形成された第1の電極 及び第2の電極と、加速制・卵電極と第2の電極間 第東項1万至13のいずれかーに記載の方法とより得ら れるエミッタを配設し、前記第1の電極と第2の電極間 に所定の電圧を印加することにより、前記エミックと配設し、 まれカーポンナナチューブ、ナノカブセルまたはフラ ーレンの先端、おるいはカーボン粒子表面のカーボンナ ナチューブ、ナノカブセルまたはフラーレンの先端から 電子を放出することを特徴とする電子放出ま

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子放出源の製造 方法およびこれによって製造した電子放出源に関する。 【0002】 【従来の核和1電界(電子) 飲出郷は、無エネルギーを 利用する電子源(無電子放出源)に比べ、省エネルギー 死長寿命化が可能など、優九た点が多い、現在よく使わ れている電券放出源の材料としては、シリコン(Si) などの半導体、タングステン(W)、モリブデン(M の)などの金属、Diamond-Like Carb on (DLC)などが担めれている。

【0003】電界放出現象は、金属または半導体表面の 印加電界を10°V/和程度にするとトンネル効果によ り障壁を通過して常温でも真空中に電子放出が行われ る。このため、エミッション部(以下エミックという)

る。このため、エミッション部(以下エミックという)、 小引き出し電磁器(以下ゲー 電極部という)から、い かに高い電界をかけるかがその引き出し電流を決定す る。このため、エミックが仮利を先端を持つほど、該エ ミックに印加される電界が成をか高くなることが知られて いる。このため、前記の半事体、金属の電子批出部の先 端を鋭利が支持に加工することが受要となる。

【0004】また、電界放出を安定に行わせるために、その動作雰囲気を10~8 Torr以上の高真空に保つ必要がある。この点から、最近カーボンナノチューブが電界放出端材料として往目されつつある。カーボンナノチューブはその外径が10~数10 内m、長さが数μμと と形状的には低電圧で電界出出を行わせるのに十分な構造形態を持ち、その材料である。カーボンは化学的に安定、機械的にも強弱であるという特徴を持つため、電界放出線としては、理想的な材料である。

【発明が解決しようとする課題】前記従来のカーボンナ ノチューブの製造方法においては、DCアーク放電によ 乾隆加のカーボンナノチューブを採 集するため、カーボンナノチューブの保集率が極めて低 く、またその製造方法も複雑になるという問題があっ た。従って、朝記のようにして得られたカーボンナノチ ューブは極めて高値であり、それを用いて電子放出版を 製造することは、コスト的にも採算がとれないという問 関点があった。

【0007】また、従来のカーボンナノチューブを電子 放出源として、実装する工程としては、カーボンナノチューブをペースト化して所定電極上に印刷形成する試み も行われているが、印刷ペーストの溶剤の粘度、添加物のため、印刷後のカーボンナノチューブは基板に沿って関れているものがほとんどであり、このため有効な電界 数出効果が得られず、引き出し電圧が高い、引き出し電流が小さいなどの問題点があった。

[0008] 本発明は、製造が容易で電子放出特性に優れた電子放出海の製造方法を提供することを課題としている。また、本得明は、電子規則、電子放出物性に優れ、かつ基板への実装が容易で観造が容易で電子放出源を提供することすることを課題としている。

【0010】そのため、前記カーボンナンチューブ、ナ ノカアとル、フラーレンまたはこれらの中のいずなかの 混合物を含む炭系和質、あるいはその表面にカーボン ナノチューブ、ナノカアセルまたはフラーレンの中の少 なくとし一つが成長したカーボン微粒子をむ皮素系物 質が生成する。前記炭系系物質は電界の作用によって電 子を放出する電子放出材料として使用できる。

10011 本発明によれば、電子放出材料をエミック として複数の電極間に配設して成る電子放出部の製造方 近において、前記のようにして得られた前記電子放出材 料を絶縁体、牛導体または金属体からなる基拠上に披着 させて、エミックとして使用することを特徴とする電子 放出源の製造方法およびその方法により製造された電子 放出源が観費される。

【0012】所定のガス圧10Torrから10-6 Torrの期限の中での、高温瞬間加熱方法としては、 真空アーク放電法、真空熱クラズマ法、レーザーアプレーション法が、更に補助加速として、抵抗加熱やレーザー加熱、ランア加熱がある。ここで真空アーク放電法と、陰低アークおよび陽径アークを含んでいるものであり、されにこれらは、茵流、交流、単発/リルズおよび縁返しバルス電流アーク型が利用できる。従来のアーク放電法は、熱的に圧縮された陽光性を持ち、陽低、陰極としに活性で、その表面に電能点を有する。

 す.

【0014】従って、終極点のみが存在し、陰極材料の みが蒸発して、プラズマを構成する粒子を供給する。ま が前記陸極度デークプラスマ方式として、各の陰極点 およびアークプラスマ領域を磁界により圧縮し、電流等 度を上げ、陰極点の温度を上げて、より多くのカーボン ナノチューブ、ナノカプセル、フラーレンの中の少なく とも一つと合む投業系物質が表面に成長したカーボン粒 子を生成すると、が出来る。

【0016】更に、前記絶縁体、半導体または金属体か らなる基板は、前記のようにして電子放出源を生成する ための生成用材料の近傍に配設され、生成したカーボン ナノチューブやカーボン粒子等の電子放出材料を直接被 着することにより前記電子放出源を形成することも可能 となる。また前記基板には、直流バイアスまたはRFバ イアスを印加して、形成効率を改善することも出来る。 【0017】さらにまた前記基板に、前記電子放出源を ペースト状にして、印刷法、電着法、スラリー形成法、 ドクターブレード法、沈隆法、インクジェット印刷法な どにより形成するか またけ粉体状能で静電吸差接着さ せることにより前記電子源層を形成してもよい。また前 記基板は、第1の電極、絶縁層、第2の電極およびリフ トオフ層が堆積されると共に、前記第1の電極が露出す るように凹部が形成されており、前記基板に前記電子放 出材料を披着してエミックを形成した後 前記リフトオ フ層を除去する。

(0018]または第1の電像、抵抗風、絶縁間、第2の電船およびリフトオフ層が維着されると共に、前記紙 抗関が鑑用するように凹跡が呼吸されており、前記電子 放出材料を基板に被告してエミックを形成した後、前記・リフトオフ層を除去する。これにより作戦した電子放出 海の第1の電極と第2の電極間に所定の電圧を印加することにより、電界放出現象により、前記電子放出材料にまれる。カボンナノナス・ブ・ナノカアセル、フラーレンの先端または前記カーボン程子表面のカーボンナノューブ、ナノカアセル、フラーレンの先端または前記カーボン程子表面のカーボンナンが、ナノカアセル、フラーレンの先端とは、施分解で、アラーレンの先端から電子が放出される。前、アラズマを使用した場合には、熱分解で得られるよりも更に低分子のラジカル分子を生成し、反応性を向よ、制御することができる。

[0019]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の第1の実施形態

に係る電子放出源の製造方法に使用する技権真空アーク プラズマ法に使用する装置の機略図である。図1に於い て、SUS304で形成され、陽極として機能するチャ ンバー101内には、陰極102およびMo製のトリガ 電極103が配設されている。

**(ET 19 5) かに放ぐれている。
【00 20 】カーボシナノチューブ、ナノカプセル、フラーレンはたはこれらの中のいずれかの混合物を含む物質、あるいはカーボンナノチューブ、ナノカプセル、フラーレンの中の少なくとも一つが表面に成長した粒子(カーボン似子)を含む収差系物質を生成するための生成用材料である陰極102の材料として、例えば、グラファイト(経度9 2 99 8 wt %)やNi - Y含有グラファイト(Ni : 14、6 wt %、Y: 4、9 wt %)、Y含布グラファイト(F ∈ : 3.0 wt %)またはCo含布グラファイト(G ∈ : 3.0 wt %)などの触媒金の含有グラファイトを使用した種々の材材が利用出来る。

「旬の21)また、チャンパー101の外部には、絶縁 部材104を介して、保護板抗105、アーク放電時に 流れる電流を検出するための電流計106およびアーク 放電を行うための電源(昭元せず)が設けられている。 チャンパー101を圧力1PaのHe雰囲気にして、直 流100んのアーク電流を洗して1秒间アーク放電させ で、陰極102を局所がに加売させると、軽約102を 構成する除価材料が高温アークアラズマ中で溶腫飛散し て、就少のカーボン粒子である飛散小域(Drople と)が生じ、これが進板やチャンパー壁に飛散付着し、 得限または最少のカーボン粒子層が形成される。

[0022] 前記簿限をカーボン粒子層の表面には、 度溶酸した炭素集合体が急冷される際に再結晶して、炭 案あるいは炭素と陸線金属の化合物を核として、多数の カーボンナノチューブ、ナノチューブ、フラーレンの中 の少なくとも一つを含む炭素系物質がその表面に成長す る。また、カーボンナノチューブ、ナノカブセル、フラ ーレン又はこれらの中のいずれかの混合物を含む炭素系 物質も年度をおる。

(10023) チャンバー101の内壁に付着した前記カーボン担子を収集して電子放出部用基販に被着させる。 あいは、チャンバー101にその変数を影的、滴の飛 散方向に配設してこれに前記カーボン粒子を直接接着させるなどの方法により、前記カーボン粒子を一窓界によりを工を一窓界によりを工を一窓界によりをできたが出来る。今回の試作では、前記飛動へ病患接面から30度の方向に最も多く放出された。従って、基板の位置、サイズ、膜厚の均一性についてはその放出分布に合わせて調整する必要がある。

【0024】図2は、前記条件下で生成された前記カー ボン粒子を収集して走査型電子顕微鏡(SEM)により 観察した写真である。観い線状に見えるのがカーボンナ ノチューブである。観記方法により、その表面が多数の カーボンナノチューブによって覆われている事が分か る。

【0025】図3は、前記カーボン粒子をチャンバー壁 より収集して、透過型電子顕微鏡 (TEM) によって観 察した写真の一部を示す図である。多層カーボンナノチ ューブが生成していることがわかる。

【0026】図4は、本発明の実施の形態に係る電子放 出源を示す図で、前記方法によって生成したカーボン粒 子を収集して、これを菓子放出材料としてエミッタに利 用した電子放出源の部分断面図である。図4において、 ガラス製基板401、第1の電極としてのカソード電極 402、抵抗層403、絶縁層404および第2の電極 としてのゲート電極405が積層配設されると共に、抵 抗暦403が露出するように凹部407が形成されてい る。なお、カーボンナノチューブ、ナノカブセル、フラ ーレン又はこれらの中のいずれかの混合物を含む物質を 収集して、これを電子放出材料としてエミッタに利用し た場合にも同様の構成となる。基板401として、セラ ミック製の基板や半導体性や導電性の基板、またプラス チック基板なども使用することが出来る。また、基板4 01に直流バイアスやRF(Radio Freque ncy)バイアスを加えて、生成条件を制御することも 出来る。

【0027】四部407内の抵抗層403トには、前述 のようにして得られたカーボンナノチューブ、ナノカプ セル、フラーレン又はこれらの中のいずれかの混合物を 含む電子放出材料、あるいはカーボンナノチューブ、ナ ノカプセル、フラーレンの中の少なくとも一つが成長し たカーボン粒子406を含む電子放出材料をペースト状 にして、厚膜印刷、あるいは電着法、スラリー形成法、 ドクターブレード法、沈降法など、あるいは粉体塗布の 方法などにより被着されて、電界放出源のエミッタを形 成している。尚、過電流によるエミッタ破壊防止のため の抵抗層403を用いる必要がない場合には、カーボン 粒子406はカソード電極402上に直接被着される。 【0028】以上のように構成された電子放出源は、カ ソード電極402とゲート電極405の間に電圧を印加 することにより、電界放出現象により、エミッタを形成 するカーボンナノチューブ、ナノカアセル、フラーレン の層またはこれらの中のいずれかの混合物の先端、ある いはカーボン粒子406表面のカーボンナノチューブ、 ナノカアセルまたはフラーレンの先端から電子が放出さ れる。これは電界放出ディスプレイや真空マイクロデバ イスのカソードとして用いることが出来る。

 $\{0029\}$ なお、本実練の形態においては、チャンパー101を圧力1Paの日・雰囲気にして行ったが、 0_2 、 H_2 、 N_2 あるいはArなどの希ガス中で、10Torr以下の低真空から、 10^{-3} ~ 10^{-6} ~ 10^{-6}

の中高真空までの雰囲気中で行うことが可能である。 【0030】図5は、本売明の第2の実施形態に係る 予放出源の製造方法に使用する装置の機略図である。図 5において、SUS304で形成され、陽極として機能 するチャンバー501内には、陰極502、遮蔽板50 3、Mの製トリガ電極505、差板間近台506が50 3、Mの製トリガ電極505、差板間近台506が70によ って電気的にフロートレル状能でチャンバー501に固 定されており、また基板間だ台506には51、Ni、 Cのあるいはずにヒよって形象された基板504が間 されている。基板504は、陸極502の近傍に配設さ れている。基板504は、陸極502の近傍に配設さ れており、例えば、陸極502の変面から85mm程度 期間上から際と配診されている85mm程度

【0031】カーボンナノチューブ、ナノカブセル、フ ラーレンまたはこれらの中のいずれかの混合物を含む電 子放出材料、あるいはカーボンナノチューブ、ナノカブ セル、フラーレンの中の少なくとも一つが表面に成長し たカーボン粒子を含む電子放出材料を生成するための生 成用材料である除極502の材料としては、第1の実施 の形態と同様に、グラファイト(純度99.998wt %) やNi-Y含有グラファイト (Ni:14.6wt %、Y: 4, 9wt%)、Y含有グラファイト (Y: 0.82wt%)、Fe含有グラファイト (Fe: 3. Owt%) またはCo含有グラファイト (Co:3.0 wt%) などの触媒金属を含有するグラファイトなど、 グラファイトを使用した種々の材料が利用出来る。 【0032】チャンバー501の外部には、絶縁だけ5 07を介して保護抵抗510およびアーク放電時に流れ る電流を検出するための電流計509が接続されてお り、またアーク放電が生じる領域を磁界によって所定の 範囲内に制限するための磁石508およびアーク放電を 行うための電源(図示せず)が設けられている。また、 ガス導入口513からはHeが注入されるようになって おり、またガス排出口側には、隔膜真空計511および オートバルブ512が設けられている。

【0033】まず、ガス導入[1513から日 を供給す ることによりチャンバー501内を圧力0.5Paの日 ・穿脚気にした後、直流100人のアーク電流を流す。 尚、アーク放電を生じきせる方式として、直流電流を達 終われるいは間状的に印加するまたはパルス重流を印加 する方式を用いてもよい、これにより臨石508によっ て制限された領域内でアーク放電させて、降格502を 原所的に加売させると、降6502を構成する後極材料 が飛船し、微少なカーボン粒子である飛徹小流が生成さ

【0034】図1に関して説明したのと同様に、前記験 極材料表面の溶解部から、高温アラズマにより一度溶験 した炭素集合体が、周りの雰囲気で急冷される際に再結 晶化して、炭素あるいは炭素と触媒金属の化合物を核と して、多数のカーボンナンチューブ、ナノカブセルある はフラーレンの結晶成長が行われる。また比較的大きな カーボン溶験粒子が飛放した場合、その表面の原子状態 素が急冷され、カーボンナノチューブ、ナノカアセル、 フラーレンまたはこれらの中のいずれかの混合物がその 粒子表面に成長し、カーボン粒子が生成する。前記カー ボン粒子は、陰極502の近傍に配設された差板504 に被着する。

【0035] 図6は、成膜時間を1分間とし、前記条件下で前記カーボン粒子が接着した差板50485日 8日 胚 駅した写真で、図744その拡大写真である。組い場状に 見えるのがカーボンナノチューブで、前記カーボン粒子 表面が多数のカーボンナノチューブで覆われていること がわれる。

【0036】図8は、図5に示した装置を用いた電子放出源の製造方法を説明するための部分断面図である。図 低において、表板としての電子放出網用基板800は、 ガラス製の基板801、第1の電極としてのカソード電 極802、飲起限803、純緑間804、第2電位との のガーー電電船905およびリフトオフ限806が稲層 配設されると共に、抵抗層803が第出するように凹部 807が形成されている。なお、基板801としてガラ 気製の基板の配と、セラミック製の基板や手放性や導 電性の基板、またプラスチック基板なども使用すること が出来る。また、基板に直流バイアスやRドバイアスを 加まて、単弦を非を制御することも出来る。または

【0037】電子放出源を製むする場合には、図5において、蒸板504の代わりに、前記電子放出源用蒸板800を基板設定台506に固定し、降極502の近傍に配設する。この状態で、前述のようにアーク放電を起こしてカーボン粒子808を生成し、カーボン粒子808をまかれ必用素板800と検査させる。

10038] これにより、図8に示すように、根板層名 の3およびリフトオフ膜806にカーボン粒子908が 核着する。この状態で、リフトオフ膜806を剥離除去 することにより、図4と同様に、カーボン粒子808が 成成層803にのみ被着したエミッタが表され、電子 放出部が出来る。この場合にも、通電流によるエミッタ 破壊防止のための抵抗層803を使用しない場合には、 カーボンナノチューブ、ナノカアセル、フラーレンの層 およびそれらが表面に成長した健少カーボン粒子808 はカソード軍艦602上に離りを終着される。

【0039】以上のように構成された電子放出額は、 ソード電極802とゲート電極805の間に電圧を印加 することにより、電界放出環象により、エミックを形成 するカーボンナノチューブ、ナノカアセル、フラーレン 又はこれらの中のいずれかの混合物の層。あるいはそれ らが表面に戻した数少カーボン粒子808表面のカー ボンナノチューブ、ナノカアセル又はカラーレンの先端 から電子が放出される。これを電界数出ディスアレイル ま空マイクロデバイスのカソードとして用いることが出 来る.

【0040】なお、本実施の形態においては、チャンバ 101を圧力0.5PaのHe雰囲気にして行ったが、 02.H2、N2あるいはArなどの希方ス中で、10 Torr以下の低度空から10-6Torrまでの高真 空雰囲気中で行うことが可能である。

【0041】図9は、本発明の第3の実験の形態に係る 電子放出源の製造方法を説明するための部が断面図であ 。図9において、基板としてのガラス契の無軽性基板 901上には、第1の電径としてのカソード電極902 及び第2の電径としてのゲート電極903が蒸着等の方 法により被告続終される。

【0042】次に、前記率1、第2の実験の形態で生成した電子放出料料を、エミック904として、カソード電極を一生電極の間である、カソード電像902の上側面上に接着形成することにより、電子放出部が完成する。尚、エミック904は、カソード電像902の上側面上ではなく、カソード電像902とゲート電極903の間である。カソード電像902とゲート電極903の間である。カソード電像902とゲート電極903間に所定の電圧を印油することにより、エミック904に含まれるカーボンナノナニブ、ナノカアセルまたはフラーレンの先端。あるいはカーボンオナチェーブ、ナノカアセルまたはフラーレンの先端。あるいはカーボンオナチェーブ、ナノカアセルまたはフラーレンの先端。あるいはカーボンサナチェーブ、ナノカアセルまたはフラーレンの

「0043」以上述べた実施形態においては、○2、日 2、N。あるいは日e、Arなどの希ガス中で、所定の 1のTorr以下の任真空から10-3~10-6 To rrの中高真空の雰囲気まで、グラファイトまたは所定 を局所的に加熱することによりカーボンナーメープ、 ナノカアセル、フラーレンスはこれらの中のいずれかの 混合物の薄原、あるいはそれらが表面に成長した微少カー 出業子として使用することを特徴としているので、従来 のDCアーク放電などの核電媒籍物の数(Corre)都 からカーボンナナチューブ、ナノカアセル支にか からカーボンナナチューブ、ナノカアセル支になり からカーボンナナチューブ、ナノカでセル支になり、大量生産 が容易な電子放出源の製造方法を提供することが可能に なる。

10044]また、従来は、陸極と陽極をmmオーダー で対向離間させ、前起間電格間に安定な電圧を印加する ことにより、アーク放電を安定維持させる必要があるため、係めて高度な制御が必要であったが、前記各実施の 形態によれば、陸極の表面上に、トリガ電極でアーク放 電ブラズマを死生させるだけという簡単な制御で、容易 に長時間にわり安定して、所定基板の表面にカーボン ナノチューブ、ナノカアセル、フラーレンまたはこれらが み面に成長した線型など、大砂子を生成することが出 最面に成長した線型など、大砂子を生成することが出 来る.

100457 なお、前記したグラファイトなどの材料表面を局所的に加速溶酸させるのに、補助加熱法として、 地域抗加熱、レーザ原射、ラン加熱などの組み合かせも 適用出来る。また、前記カーボンナノチューブ、ナノカ アセル、フラーレンまたはこれらの中のいずれかの混合 物、あるいはそれらが実面に成長した微少なカーボン粒 子を収集してペースト状にし、印刷法、電着法、スラリー形成法、ドクターブレード法、沈降法、インクジェット 中間になどにより形成するか、または粉体変に 吸着被着させることにより前記エミッタを形成すること が出来ることにより、製造が等身な電子放出源の製造方 法を提供することが可能になる。

【0046】さらにまた、前記基板には、カソード電が 維積される上球に、前記託債が発出するように凹部が 形成されており、前記基板に前記式のコントオフ層が 形成されており、前記基板に前記カーボンナノチュー ブ、ナノカアセル、フラーレンまたはこれらの中のいず が、サンカード電機とグート電極に所定の電圧をひ 除法して、カソード電機とグート電極に所定の電圧をひ 加することしより、前記カーボンナノチューブ、ナノカ アセルまたはフラーレンの先増、あるいは前記カーボン 担子表面のカーボンナノチューブ、ナノカアセルまたは フラーレンの先増かる電子を加する機能を与っ電子板 出源の製造が可能となる。これにより、低しさい値を持 も、高電流流度度のエミッション放出が可能となる電子放 出源が得られる。

少カーボン和子表面にウニ状に多数のカーボンナノチューブ、ナノカアセル、フラーレンあるいはこれらの混合物が形成されているので、これをカソード表徴に形成する際に、いかなる方向に前記カーボン拍子が覆かれても、常に基数に対して悪菌な方向に向いているカーボンナノチューフが一定の耐冷以上に高密度に存在するため、電界放出電子源として、引き出し電界が小さく高電電界が出来子と比較した場合、より低い電動電圧で電子放出が可能となると共に、高電流密度が得られ、製造コスト大本医に微量出来る。

【0047】このようにして得られた電子放出源は、微

【0048】また、前記カーボン粒子を用いて電子放出 源を製造するときには、スクリーン印刷法、インクジェ トト印制法、電燈法、スラリー法、沈降法などの場合、 溶剤への分散が容易でペースト化が容易であるという利 点もある。なお、カーボンナノチューブ、ナノカブセル やフラーレンが成長した微少カーボン粒子の大きさは、 使用する材料、帯度、換極電能に添加、ませれ場合させ る触媒金属材料、プラズマ生成条件および冷却固体化す る条件により異なるため、これらの条件を適宜制御する ことにより、特定の大きさの介を持ったカーボン粒子 ことにより、特定の大きさの介を持ったカーボン粒子 が得られる。

[0049] 従って、所定条件に設定して生成したカーボン粒子を収集して、所述の大きさのカーボン粒子をさらに選択分級することにより、ペースト化、射電速布などにより選当な材料とすることが出来、これを用いることにより、高質度、大画面表示に向いて電界放出ディスプレイが可能となる。 [0050]

【発明の効果】本発明によれば、電子放出源のより低コスト、大量生産が容易な製造方法を提供することが可能 になる。また、未発明によれば、電子放出特性に優れ、 製造が容易で、大面積化が容易な電子放出源を提供する ことが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態に係る電子放出源の 製造方法に使用する装置の概略図である。

【図2】本発明の第1の実施の形態に係る製造方法によって生成されたカーボン粒子を示す走査電子顕微鏡写真である。

【図3】本発明の第1の実施の形態に係る製造方法によって生成されたカーボン粒子を透過型電子顕微鏡により 観察した写真の部分図である。

【図4】本発明の実施の形態に係る電子放出源を示す図である。

【図5】本発明の第2の実施の形態に係る電子放出源の 製造方法に使用する装置の概略図である。

【図6】本発明の第2の実施の形態に係る製造法によって製造された基板の走査電子顕微鏡写真である。

【図7】本発明の第2の実施の形態に係る製造法によって製造された基板の拡大された走査電子顕微鏡写真である。

【図8】本発明の第2の実施の形態に係る電子放出源の 製造方法を説明するための部分側断面図である。 【図9】本発明の第3の実施の形態に係る電子放出源の

製造方法を説明するための部分関断面図である。
【符号の説明】

101、501···チャンバ 102、502··・陰極

504 · · · 基板

104・・・ガラス製基板

402、802、902・・・第1の電極としてのカソ ード電板

403、803・・・抵抗暦 404、804・・・絶縁層

405、805、903・・・第2の電極としてのゲー ト電極

406、808・・電子法放出材料であるカーボン粒子

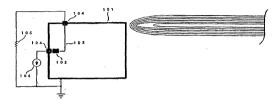
407、807 · · · 凹部

!(8) 000-277003 (P2000-27\$8

506・・・基板固定台 800・・・基板としての電子放出源用基板 [図1]

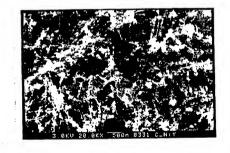
806・・・リフトオフ膜 904・・・エミッタ

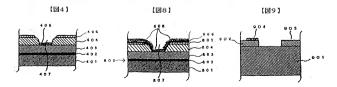
[⊠3]

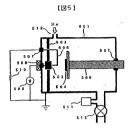


[图2]

図面代用写页







[図6] 図面代用写真



[図7] 図面代用写真

